## 描画

## マスクレス露光装置

大日本科研社製 MX-1204型 (IP-1009-2)

## 仕様

描画方法直接描画

描画対象 6インチまで対応可能

描 画 精 度 最小線幅1 μ m程度

アライメント精度 0.15 μ m以下

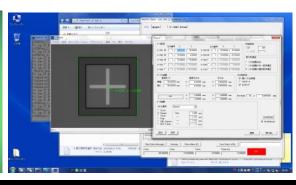
描画所要時間 6インチウエハに描画 約30分

対応ファイル形式 GDS II, CIF, DXF, GERBER ファイル

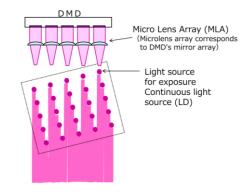
## 基板上への直接描画

レジストを塗布したSiやガラス基板、デバイス上に DMD方式で直接マスクパターン(最小線幅1 $\mu$ m)を高速描画します。

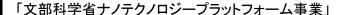
マスクが不要な少数デバイスの試作にも有効であり、 基板上のパターンへの重ね合わせ描画、グレイスケー ル露光も行えます。











微細加工プラットフォーム ・ 香川大学







お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室 TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp